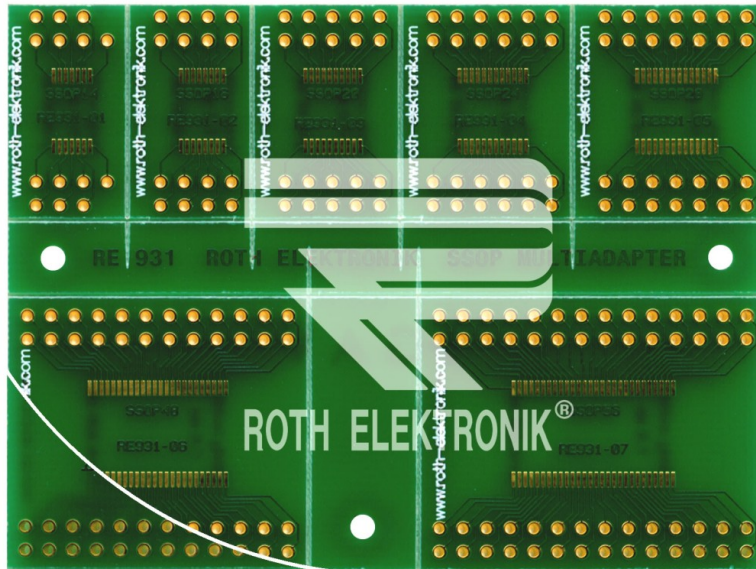


SSOP-SMD Multiadapter (shrink small outline package)



RE931



- epóxido FR4 1,5 mm, por dos lados 35 µm CU (pth)
- lado de soldadura y de componentes con una superficie de oro químico y una máscara inhibidora de soldadura
- agujeros Ø 1,00 mm
- adaptador para 7 SSOP diferentes
- pitch 0,65 mm / 0,635 mm
- puntos de ruptura controlada prerrayados para separar módulos individuales de la placa de circuito impreso
- tamaño 61,40 x 81,70 mm

No.	Pitch	mil	Pin	Tamaño (mm)
RE931-01	0,65	22,5	14	5,3 (208 mil)
RE931-02	0,65	22,5	16	5,3 (208 mil)
RE931-03	0,65	22,5	20	5,3 (208 mil)
RE931-04	0,65	22,5	24	5,3 (208 mil)
RE931-05	0,65	22,5	28	5,3 (208 mil)
RE931-06	0,635	25,7	48	7,5 (300 mil)
RE931-07	0,635	25,7	56	7,5 (300 mil)